

(11) Publication number:

04109927

Generated Document.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(21) Application number: 02227918

(51) Intl. Cl.: A61B 1/04 A61B 1/00 G02B 23/24 H04N 7/18

(22) Application date:

31.08.90

(30) Priority:

(43) Date of application

publication:

10.04.92

(84) Designated contracting

states:

(71) Applicant: TOSHIBA CORP

(72) Inventor: SAITO MASAYUKI

KONDO TAKESHI MOTOMIYA AKINORI YAMADA HIROSHI

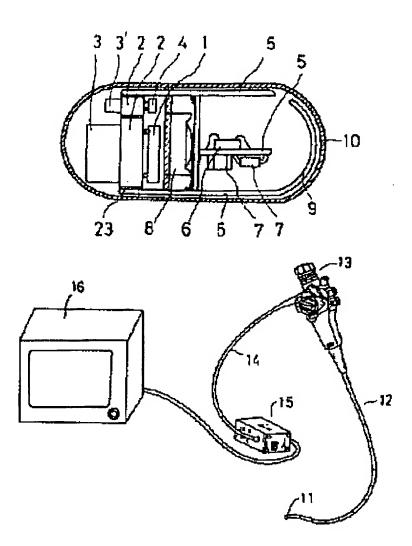
(74) Representative:

(54) ELECTRONIC ENDOSCOPE APPARATUS

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain an electronic endoscope which can prevent a patient from feeling a pain when a photographing head portion is inserted in a coelom of a patient by providing a photographing head portion having a solid state image pickup element and an enclosure for sealing a signal processing means, at least a part of which is formed by a light transmitting member, and an image monitor portion separated from the photographing head portion.

CONSTITUTION: A photographing head portion 11 is constructed so that an objective lens 3, a solid state image pickup element 1, an image processing circuit element 7, a transmitting integrated circuit element 6, a light emitting element 4, and a battery 8 are stored in a capsule-like package 10. It is suitable to form the capsule-like package 10 by glass or plastics because it is hard to be dirty in a coelom and it is easy to photograph an image of an observed body. A 1.6×105 picture element CCD chip which is a charged coupling element is used as the solid state image pickup element 1. The objective lens 3 and an optical lens 3' are fitted to a glass plate. The former is for illumination and the latter is for photographing. The photographing head 11 is inserted in the coelom, an image signal is received by a receiver disposed outside the body, and the image is displayed on an image monitor 16 to observe the interior of the coelom.



⑲ 日 本 国 特 許 庁 (JP)

@ 公開特許公報(A) 平4-109927

®Int. Cl. ⁵	識別記号	庁内整理番号	@公開	平成4年(1992)4月10日
A 61 B 1/04 1/00 G 02 B 23/24 H 04 N 7/18	372 300 P B M	8718-4C 8718-4C 7132-2K 7033-5C 審査請求	· 未請求 :	青求項の致 3 (全4頁)

69発明の名称 電子内視鏡装置

②特 願 平2-227918

②出 願 平2(1990)8月31日

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合 雅 @発 明 斉 藤 者 研究所内 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合 者 近 蓝 @発 明 研究所内 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合 本 明 典 @発 明 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合 浩 明 者 Ш H @発 研究所内

勿出 願 人 株式会 社 東 芝 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

個代 理 人 弁理士 則近 憲佑

明知谷

1. 発明の名称

包子内视 偾 装 덦

2. 特許請求の範囲

- (1) 体腔内の画像を提像する固体提像余子と、 該固体投像余子からの画像信号を処理する信号処理手段と、固体提像余子及び信号処理手段を密閉封入する少なくとも一部が光辺過性部材からなる 筐体とを紹えた提像ヘッド部と、前記提像ヘッド 部と進隔されている画像モニタ部を有する電子内 視鏡装置。
- (2) 前記信号処理手段は固体扱發索子を具備した固体機像モジュールと画像信号を無線で送信する回路から成ることを特徴とする請求項1記成の電子内視鏡袋置。
- (3) 前記信号処理手段は固体損像祭子を具備した固体損像モジュールと画像信号を苦敬する画像 メモリ祭子から成ることを特徴とする請求項1 記 级の電子内視鏡装置。

3. 発明の詳細な説明

[発明の目的]

(産数上の利用分野)

本発明は固体機像会子モジュールを搭低した 電子内視鏡装置に係わり、特に体腔内を振像する 撮像ヘッド部を息者の体腔内に挿入する際、奥者 に必要以上の苦癬を与えない新規な相違の電子内 視鏡装置に関する。

(従来の技術)

バからなるイメージガイドに対応しているので、 分評能を高めるには光ファイバの径を細くしなければならない。これは現状では技術的に困鍵なため、光ファイバを用いた内視鏡の分解能はほぼ限 界に違している。

固体超段余子を可捷性管の先端に組み込んだ従来のほ子内視院装置にあっては、超級ヘッド部は小形化するほど体腔内へ抑入し易くなることはもちろんであり、大形のものを使用した場合には窓者に苦痛を与えることが多く、できる限り小形化することが要望されていた。

第2図は従来の固体提像系子を用いた電子内視 鏡装置を示すものである。可撓性質12の先端に 取り付けられた損食ヘッド部11で、被健察体の 画像を提像し、信号処理装置15を通じて画像モ ニタ16に表示するものである。体腔内に挿入さ れる可撓性管の先端に固体摄像案子を組み込んだ 摄像ヘッド部 (11) は第2図 - (b) に示すように群 成されている。即ち、生体体腔内に拇入される過 像ヘッド部先端には照明レンズ(図示せず)が取 り付けられ、外部の光額装置から光ファイバなど を用いたライトガイドを通して照明用のレンズに **導かれ、被復察体を照明するようになっている。** さらに同過像ヘッド先端部には対物レンズ3が取 り付けられ、この対物レンズ3を通して被領係体 からの光がプリズム19を介して固体撮像菜子1 の受光面に結假する。結像された光学像は意気信 号に変換されて次段の信号処理回路に送られ、必 要な信号処理が行われ、接続コード(可換性管 12内)を通して体外に設置された画像モニタ 16上に表示されるものである。

(発明が解決しようとする課題)

本発明は上述した問題点を考放してなされたもので、その目的とするところは固体撮像系子を用いた電子内視鏡装置に関して、撮像ヘッド部を盈者の体腔内に挿入する際、患者になんら苦痛を感じさせない新規な相違の電子内視鏡装置を提供することにある。

[発明の构成]

(段題を解決するための手段)

本発明は、体腔内の画像を辺段する固体型段を子と、該固体辺段案子からの画像信号を処理する信号処理手段と、固体辺段案子及び信号処理手段を密閉封入する少なくとも一部が光辺過性部材からなる 箇体とを備えた 退像ヘッド部と、前記型像ヘッド部と離隔されている画像モニタ部を有する電子内視鏡装置である。

(作用)

本発明は扱いヘッド部に固体扱の案子と該扱の案子で扱作した画像信号を処理する信号処理手段を設け、画像信号を例えば電波で送信するある

特開平4-109927(3)

いは画像情報を画像メモリ衆子に若領する等、信号処理できるので、固体過像案子を含む過像へっド部と画像モニタ部を分離して報義置が過像部とを含む。このことは従来の内視鏡装置が過像部ととが管で繋がれているのに対して、本発明の内視鏡装置は、"管"ないしは"紐"がないカブセル状の"塊"になるため、内視鏡装置を体内に挿入する際の息者の苦痛、負担は格段に経

(実施例)

以下、本発明の実施例を図面にもとづいて説明する。

第1 図は本発明による退像へッド部の一実施例を示すものである。 投像へッド部はカブセル状の外囲器 1 0 の中に対物レンズ 3 、 固体 投像 菜子 1 、画像処理 回路 宗子 7 、 送信用 築粧 回路 宋子 6 、 発光 采子 4 、 図池 8 が収納されている。 カブセル状の外囲器 1 0 はガラス、ブラスチック、 金原などを用いることができるが体腔内で 汚染されにくいことと 被収察体の画像を 提像しやすいことなどか

超光性 協能を封入しても登し支えない。 ガラス基板の半球体余子が搭放されていない面には対物レンズ 3 及び光学レンズ 3 が取り付けられる。前者は照明用であり、後者は擬像用である。

次に、ガラス基板と画像処理回路案子、送信用 終け異方性部でフィルム 2 3 によって接続をする。 チップコンデンサ、トランジスタ、チップ近近が ラなる画像処理回路案子はでデップが ラなる画像処理回路案子はでデップが ラに実現し、設定に頻繁を子はベアチャで接続する。 S Iを用い、送配線基板上にA g ペースングを ボンディングはたねを ない イヤボンディングを がいまた、送信用線板と ロ路 全子を 搭 後 に 配線 板には 螺旋状に 配線が形成されている おりアンテナ(10)として使用する。

以上実施例で示した様に本発明による電子内視 競装品の扱像へッド部は長径18.0m、短径9.0 m のカブセル状外囲器に収納することができた。こ の投像へッドを、体腔内に挿入し体外に配配した 受信装置で画像信号を受信し、画像モニタ上に表

らガラス、ブラスチックが近当である。 固体提像 余子には荷電結合条子である1 6 万画案 C C D チ ップを使用した。このCCDチップの電極にパシ プを設け。一方厚さ0.5 皿のガラス基板2には金 脳記線パターンを形成したのち、 C C D チップを フェイスダウン実装した。CCDチップ上に設け られるバンブは金、閃、半田、ニッケル、倒など が使用できるがここではバンブ形成方法が餡便で ある金ポールバンプを用いた。ガラス基板上の配 線金四は金、魚、飼、ニッケル、タングステン、 チタン、クロム、モリブデン、アルミニウム、餌、 鉛、半田、インジウムなどこれら単独で、あるい は多眉化して使用することができる。配線形成の 方法はPEP(Photo Engraving Process) 法、ま たは印刷法を用いることができる。ここでは印刷 法によって厚疑金配線を形成し、同じく印刷法で インジウム/鉛合金半田を接続パッド上に設けた。 発光案子も同様の方法で金パンプを形成し、該ガ ラス茲板上にフェイスダウン実装した。これら半 事体案子とガラス 基板との間隙には必要に応じて

示し体腔内を健察することが可能となった。

この様に、本発明によれば敏提像ヘッド部内に設けられた送信回路を使って、ブリントアンテナを介して画像信号を無線で送信するので被提像ヘッド部と画像モニタ部とを管ないしは配線で祭ぐ必要がなくなるために提像ヘッドを体腔内に挿入する際、息者の苦痛や負担は殺滅する。

本実施例では固体級酸案子で扱便した画像信号を電波で送信する場合について説明したが、送信用級報回路案子6の代わりに画録メモリ案子を搭践することもできる。この場合、該固体級優案子で扱像した画像信号を該画像メモリ案子に容し、扱の、、ド部を体外に取り出した後に画像メモリから画像情報を読み出すことによって所望の観察ができる。

[発明の効果]

以上詳述したように本発明によれば、固体损免案子を含む損傷ヘッド部と体外に設置される面像モニタ部とが分離した相造となるので、損燥ヘッド部を息者の体腔内に挿入する際、磨者への負担

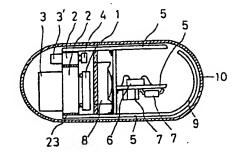
を軽減することができる。また、損像ヘッド部は 面像モニタ部と独立して構成することができるの で、多数の患者が同時に使用することができ、集 団検診が可能となる。

4. 図面の簡単な説明

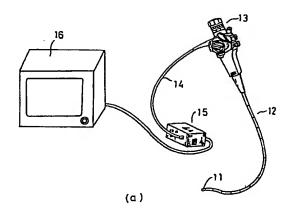
第1図は本発明による電子内視鏡装置の撮像へっド部の断面を示す図、第2図は従来技術による電子内視鏡装置の構成図である。

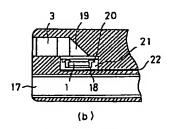
1 … 固体摄像素子、 2 … 光学ガラス、 3 … 対物レンズ、 3 … 光学レンズ、 4 … 発光素子、 5 … 配線基板、 6 … 送信用集積回路素子(画像メモリ素子:信号処理手段)、 7 … チップ部品、 8 … 電池、 9 … ブリントアンテナ、 1 0 … 外囲器、 1 1 … 撮像へっド部、 1 2 … 可提性管、 1 3 … 操作部、 1 4 … 接続コード、 1 5 … 信号処理回路 ペースト、 1 9 … ブリズム、 2 0 … 保運ガラス、 2 1 … 半導体パッケージ、 2 2 … 配線基板、 2 3 … 異方性導体パッケージ、 2 2 … 配線基板、 2 3 … 異方性導て 1 ルム。

代理人弁理士 則 近 憲 佑



第 1 図





第 2 图